

Wir gehen in die Tiefe 2018

Dresden | 27. und 28. Juni 2018

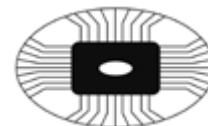


**Seminaranmeldung per Fax an:
+49 (0) 89 62 83 69 71**

Organisation:
4-tec Marketing
Thorsten Schmidhausen

Allgemeine Angaben

_____	_____
Firma	Abteilung
_____	_____
Anrede	Referenz / Bestell-Nr.
_____	_____
Vorname	Name
_____	_____
Straße, Hausnummer	
_____	_____
Land, PLZ, Ort	
_____	_____
Telefon	E-Mail



Anschrift:
Otto-Hahn-Straße 38a
85521 Ottobrunn-Riemerling
T: +49 (0) 89 62 83 69 7-0
F: +49 (0) 89 62 83 69 7-1

Elektronische Postadresse:
info@4-tec.eu

Steuernr.: 148/121/00042
Finanzamt München

Gerichtsstand: München

Hotelreservierung

Bitte reservieren Sie für mich ein Zimmer im Quality Hotel Plaza Dresden. Die Abrechnung mit dem Hotel nehme ich selbst vor.

- ein Einzelzimmer vom 26.-28.06.2018 inkl. Frühstück (196,00 Euro).
- ein Einzelzimmer vom 27.-28.06.2018 inkl. Frühstück (98,00 Euro).
- kein Zimmer, ich übernachtete nicht

Abendveranstaltung

An der Abendveranstaltung (Networking & Event) am Mittwoch, den 21. Juni 2017 werde ich

- teilnehmen
- nicht teilnehmen

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen finden im Internet Sie unter:
<http://www.wir-gehen-in-die-tiefe.de>

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an

- Ja
- Nein

Datenschutz

Mit der Nennung meines vollen Namens und meines Unternehmens bin ich im Rahmen der Seminarabwicklung, wie Hotelbuchung, Teilnehmerliste etc. einverstanden.

- Ja
- Nein

Ort, Datum

Unterschrift

Firmenstempel

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 210,00 zzgl. MwSt. pro Person inklusive umfangreichem Mittagsbuffet, sowie Getränke und Gebäck. Bis zum 30. April 2018 bieten wir allen Frühbuchern eine vergünstigte Teilnehmerpauschale von nur EUR 175,00 zzgl. MwSt. an. Füllen Sie einfach ganz bequem das nachfolgende Anmeldeformular aus und tragen Sie hier bitte auch die genaue Rechnungsanschrift mit allen relevanten Rechnungsdaten ein. Bitte beachten Sie, dass optionale Zusatzleistungen kostenpflichtig und nicht in der Seminargebühr enthalten sind. Sie erhalten nach der Anmeldung zeitnah eine Bestätigung per E-Mail. Ihre persönlichen Kontaktdaten dienen ausschließlich der Kommunikation im Rahmen der Seminarabwicklung und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.

Wir gehen in die Tiefe 2018

Dresden | 27. und 28. Juni 2018



Vorläufige Agenda

Stand: 23.03.2018

Mittwoch, 27.06.2018

- 09.15 Uhr Laser-Nutzentrennen – Technologien und Trends beim Einsatz von Lasern zum Trennen von modernen Leiterplatten
Referent: Günter Lorenz, ASYS Automatisierungssysteme GmbH
- 10.00 Uhr Smart Sensors in Reflowanlagen
Referent: Paul Wild, Rehm Thermal Systems GmbH
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr Individuelle Lösungen für Sonderprozesse in der SMT
Referent: Thomas Mückl, Zollner Elektronik AG
- 12.15 Uhr Wenn Nacharbeit zur Kostenfalle wird - Möglichkeiten den Yield zu steigern
Referent: Thomas Lehmann, Christian Koenen GmbH
- 13.00 Uhr Mittagessen
- 14.00 Uhr SMT Smart Factory – Vertikale und horizontale Integration, aber nur mit Standards
Referent: Hubert Egger, ASM Assembly Systems
- 14.45 Uhr Kaffeepause
- 15.15 Uhr Herausforderungen bei der Verarbeitung von modernen SOT und SOD Bauteilformen
Referent: Christoph Hippin, Endress+Hauser GmbH+Co. KG
- 16.00 Uhr Ende des ersten Seminartages
- 18.00 Uhr „Networking“ - Abfahrt vor dem Hotel

Donnerstag, 28.06.2018

- 09.00 Uhr Neue Verbindungen aufbauen mit RFID – vom Bestückprozess zum End-of-Life
Referent: Alexander M. Schmoldt, Murata Europe
- 09.45 Uhr Nokias conscious factory concept
Referent: Claus Heller, Nokia (Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG)
- 10.15 Uhr Kaffeepause
- 11.00 Uhr Whisker-Mitigationskonzepte für Avionik- und hochzuverlässige Elektronikprodukte
Referent: Thomas Lauer, HENSOLDT
- 11.45 Uhr Strategien zur Reduktion von Residues in Konvektionslötssystemen
Referent: Dipl.-Ing. Ralf Heidenreich, Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbH
- 12.30 Uhr Mittagessen
- 13.30 Uhr Elektrochemischer Siebdruck zur Strukturierung dünner Metallschichten
Referent: Dr.-Ing. Jonas Bartsch, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
- 14.15 Uhr Integrierte Heizstrukturen in Leiterplatten
Referent: Prof. Mathias Nowotnick, Dirk Seehase, Universität Rostock
- 15.00 Uhr Ende der Veranstaltung